Bearbeiten von transparenten Materialien mit ps-Laserpulsen

Team Laser Surface Engineering:

Dr. Guido Bucher, Dipl. Ing. Christian Nussbaum, Dipl. Ing. Benjamin Joss, Dipl. Ing. Martin Muralt Dipl. Ing. Michael Affolter, Joseph Zürcher, Peter Schütz, Urs Hunziker

- Markieren
- Strukturieren
- Bohren von Lithium Niobat
- Beschichten



Innenmarkieren von Saphir

Uhrenglas aus Saphir:



Mit 355 nm Wellenlänge lässt sich sehr gut eine Innengravur von Saphir erzielen.



Übung macht den Meister.

Strategien:

Mehrmaliges, kreuzweises abfahren einer Ebene mit unterschiedlichen Pulsenergien und Vorschubgeschwindigkeiten.



Grosse Auswürfe bei hohen Pulsenergien und kleinen Vorschubgeschwindigkeiten.

-> Reinigen

Geeignete Kombinationen bezüglich Geschwindigkeit und Obertflächenqualität.

Hohe Geschwindigkeiten bei tieferen Pulsenergien führen zu einem unvollständigen Abtrag. Ev. kein reiner Verdampfungsprozess, sondern mechanischen "abplatzen".

Strategien:

Die Oberflächenqualität kann gesteigert werden, wenn das Kreuzmuster von Ebene zu Ebene langsam gedreht wird.

						⊢										
	-			-	⊢	⊢		H					H		H	
				-		-			H							
				-		⊢			H							
	-			-	⊢	⊢		H				-	H			
	-			-	⊢	⊢		H				-	H			
	-	H		-	⊢	⊢	⊢	H	H	H	H	-	H		H	-
	-			-	⊢	⊢	⊢					-	H			-
	-			-	⊢	⊢	⊢	H				_	H			-
	-	\vdash	\vdash	-	⊢	⊢	⊢	\vdash	\vdash	\vdash		-		\vdash	\vdash	-



Stategien:

Die gewünschte Struktur wird in mehrere Ebenen zerlegt, die einzeln abgefahren werden.



Verdrillte Pyramide in Saphir.



Einige Beispiele:



Schachbrett in Glas



Einige Beispiele:



3d Struktur in Saphir



) [





Einige Beispiele:



Pyramide in Saphir





Selbstfokussierung durch Kerr-Effekt:

Höhere Intensität auf der Rückseite des Plättchens. Ablationsschwelle auf der Rückseite ist tiefer als auf der Vorderseite.



Möglichkeit zum Generieren desselben Musters auf der Rückseite und auf der Vorderseite.

Schaden an einem telezentrischen Objektiv für 355 nm:





Schön strukturierte Oberfläche der 2. Linse.

Wahrscheinlich Rückreflexe von einer Oberfläche die nicht exakt in der Fokusebene lag.

Wir sehen, mit ps-Pulsen lassen sich sehr gut transparente Materialien strukturieren, manchmal auch an unerwünschten Orten.

Ziel: Herstellung photonischer Kristalle für THz Wellen

Gefordert: Speziell Anordnung zylindrischer Bohrungen mit einem Durchmesser von ca. 50 µm in Lithium Niobat-Plättchen von 100 µm, 200 µm und 500 µm Dicke.



Wir erwarten tiefere Schwellen bei kleineren Wellenlänge.



Bohren bei 355 nm.



Problem:

Mehrmaliges Abfahren eines Kreises von ca. 50 µm Durchmessers bei einer Scanner-Auflösung von ca. 10 µm.

-> Viel Arbeit bei der Optimierung der Scannerparameter (Delay-Zeiten)

Wendelbohren mit Scanner und F-Theta-Optik:

Bohrkanäle:

ässessesses (



Der Durchmesser des Bohrkanals nimmt nach unten hin ab. Der Effekt wird stärker, je dicker das Plättchen ist.

Der Austrittsdurchmesser lässt sich durch die Bohrdauer kaum beeinflussen. Ist die Bohrung einmal "durch", bleibt sie praktisch unverändert.

Eine Erhöhung der Pulsenergie führt zu Ausbrüchen am Ein- und am Austritt der Bohrung.

Bohrkanäle:



Oberflächenrauheit:

$$R_t = y_{\rm max} - y_{\rm min} = 1.8\,\mu m$$

 $R_a = 0.190 \ \mu m \rightarrow N3$

Die mittlere Oberflächenrauheit im Bereich der Wellenlänge führt zu starker Streuung an den Wänden des Bohrkanals.

Ob das für die Stagnation der Ablation im Bohrkanal verantwortlich ist entzieht sich unserer Kenntnis.

Wendelbohroptik wäre von Vorteil.



FGSW



Zweiseitiges Bohren:



Bohren von einer Seite

Plättchen kehren

Erneut Bohren

Wir erwarten einen wesentlich zylinderförmigeren Bohrkanal

Generell ist aber festzuhalten, dass Scanner zum Mikrobohren nur bedingt geeignet sind. Dafür lassen sich alternative Lochformen realisieren.

Quadratische Löcher





Austritt









Beschichten mit einem LIPAA-Prozess:

Variiert werden:

- Target Material
- Pulsenergie
- Vorschubgeschwindigkeit
- Abstand Target Substrat
- Umgebungsbedingungen (Druck, Schutzgas)



Bei wenigen Pulsen ergibt sich bei kleinem Abstand eine ringförmige und bei grossem Abstand eine kreisförmige Struktur.

Steigt die Anzahl Pulse an, wird in der Mitte ein grosser Teil der Beschichtung wieder zerstört.

Der Durchmesser der beschichteten Region steigt mit dem Abstand an.

Linien:

Mit einem Scanner können ganze Strukturen erzeugt werden. Als Beispiel dienen einfache Linien.



11 parallele Linien mit Kupfer Target, vorbereitet für 4-Punkt Messung.

Das Aussehen (Glanz) lässt vermuten, dass die Linien elektrisch leitend sind.

Schreiben von einzelnen Linien:

Länge 20mm, $\lambda = 532$ nm, $w_0 = 12.5 \mu$ m, f = 50 kHz, Abstand 100 μ m, Target Aluminium, 50 mbar Argon





Es ist möglich direkt leitende Bahnen zu erzeugen.

Die Leitfähigkeit einer Bahn kann mittels der Laserparameter über einen weiten Bereich variiert werden.



Schreiben von parallelen Linien:

11 parallele Linien, Target Kupfer

$\Delta d = 10 \ \mu m \dots 600 \ \mu m$ $\ell \approx 20 \ mm$



Die Leitfähigkeit hängt vom Linienabstand ab, zeigt mit zunehmendem Abstand ein Optimum und pendelt sich anschliessend auf einem Sättigungswert ein.



Schreiben von parallelen Linien:



Die generierten und abgeschiedenen Partikel sind typisch im sub-µm Bereich.



Sowohl Partikeldichte als auch Partikelgrösse nehmen annähernd exponentiell mit dem Abstand zur Spur ab.





Durch den kleinen Pitch (Abstand von Puls zu Puls) wir in der Laserspur das deponierte Material teilweise wieder entfernt und teilweise mit dem Substrat verschmolzen.



Ladungskontrast REM:



Eine Analyse unter dem REM (Ladungskontrast) zeigt, dass die Bahnen bis zu einem gewissen Abstand zur Spur, der Perkolationsschwelle, leitend und anschliessend isolierend sind.

Die Breite der leitenden Spur hängt unter anderem vom Abstand Target- Substrat ab (hier 50 µm).

In den nichtleitenden Gebieten sind nach wie vor Partikel vorhanden, jedoch ist ihre Dichte so gering, dass unter ihnen keine elektrische Verbindung mehr besteht.



Berner Fachhochschule

Technik und Informatik / Laser & Photonics

Beschichten

Model:



Spuren als nicht leitend angenommen.

Die Partikeldichte nimmt exponentiell mit dem Abstand zur Spur ab.



Ab einer gewissen Partikeldichte nimmt die elektrische Leitfähigkeit linear mit der Dichte zu.



Technik und Informatik / Laser & Photonics

Beschichten

Model:



Die einfachen Annahmen bilden das Verhalten der Leitfähigkeit sehr gut nach.

Bei 50 µm Abstand Substrat Target tritt Sättigung ab einem Linienabstand von ca. 150 µm auf.



Variiert werden neben den Laserparametern der Abstand d und der Überlapp ℓ .



Hypothese: Sehr viele kleine Partikel mit kleinem Abstand (sub nm) -> Tunneleffekt.



Fingerstrukturen: Temperaturverhalten von Kupfer

Manchmal ist das Verhalten auch nicht reversibel.

Erklärung noch nicht gefunden.

Fazit

- ps-Pulse eignen sich sehr gut um transparente Materialien zu bearbeiten.
- Manchmal muss man sich vor nichtlinearen Effekten und "unerwünschten Reflexionen" in Acht nehmen.
- Wir versprechen uns viel von der Kombination Strukturieren Beschichten im Hinblick auf Sensorik und Mikroreaktoren.
- Der Einsatz von ps-Pulsen beschränkt sich bei weitem nicht auf transparente Materialien (-> weitere Vorträge)